



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO EEMS: EEMS Suzhou Ltd. ha siglato un contratto con SK Hynix Semiconductor Inc. per la fornitura di servizi di assemblaggio e collaudo di memorie DRAM.

Il Gruppo EEMS, attraverso la sua controllata EEMS Suzhou ha siglato un accordo "PKG Assembly Agreement" con SK Hynix Semiconductor Inc. per la fornitura di servizi di assemblaggio di memorie DRAM

SK Hynix Semiconductor è un'azienda leader mondiale nel mercato delle memorie a semiconduttore.

L'accordo non prevede volumi predefiniti in quanto gli stessi saranno determinati dalle condizioni di mercato e dalle necessità del cliente stesso. Non è possibile pertanto stabilire con precisione i benefici economici che tali richieste genereranno su base annua.

"La firma del contratto PKG Assembly Agreement" - ha affermato Paolo Mutti, Amministratore Delegato del Gruppo EEMS - "è il riconoscimento da parte di SK Hynix di EEMS quale partner qualificato per la fornitura di servizi di assemblaggio"

"Questo contratto è il risultato di un grande lavoro portato avanti insieme a SK Hynix a partire dalla firma del "Development Agreement" del novembre 2011" - ha dichiarato Vittorio Boncompagni, Direttore Marketing di EEMS Suzhou - "E' il riconoscimento dell'eccellenza delle nostre persone e dello stato dell'arte delle attività di EEMS Suzhou e segna il primo passo per una collaborazione commerciale con un riconosciuto leader di mercato come SK Hynix"

Il Gruppo EEMS è tra i primi operatori a livello mondiale nell'assemblaggio, collaudo e finitura di memorie a semiconduttore e - attraverso la controllata Solsonica S.p.A. - è attivo nella produzione di celle e moduli fotovoltaici, nonché nello sviluppo di soluzioni complete per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici. La sede principale è a Cittaducale (Rieti) con una significativa presenza operativa in Cina.

Contact: Barabino & Partners
Tel.: 06/679.29.29

Cittaducale (RI), 10 aprile 2012